苏州华兴源创科技股份有限公司

公司代码:688001　　公司简称:华兴源创

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在2025年年度报告中描述可能面临的主要风险，敬请查阅2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请广大投资者予以关注。

3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股，截至2025年12月31日，公司总股本445,377,843股，扣除同日公司通过回购专用账户所持有本公司股份(不参与本次利润分配)649,801股后，以此计算拟派发现金红利24,460,042.31元(含税)，现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.54%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额33,268,071.75元，现金分红和回购金额合计57,728,114.06元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例72.08%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0元，现金分红和回购并注销金额合计24,460,042.31元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例30.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中说明具体变动情况。

本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华兴源创	688001	无

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯秀军	金雨桐
联系地址	苏州市工业园区青丘巷8号	苏州市工业园区青丘巷8号
电话	0512-88168694	0512-88168694
传真	0512-88168971	0512-88168971
电子信箱	ir@hyc.com	ir@hyc.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是行业领先的工业自动化测试设备与数线系统解决方案提供商，基于在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供芯片、SiP、模块、系统、整机各个工艺节点的自动化测试设备，公司产品主要应用于消费电子、半导体集成电路、新能源汽车电子等行业，作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业，公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的解决方案，在各类数字、模拟、射频等高速、高频、高精度信号板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面具备较强的竞争优势和自主创新能力。

报告期内公司主要产品情况如下表：

产品型号	产品类别	产品示意图	产品介绍
M系列 MX-3D 测试平台机	MX-3D 测试平台机(半导体测试设备)		本产品可以同时测试1至7个MX模块的种类组合。最多支持16个MX模块不同种类，这样一台测试产品就能检测，同时具备3D视频录制功能，以及可以灵活更换不同规格的夹具设计
H系列 TSP检测设备	TSP检测设备(半导体测试)		本产品可以测试24个以下规格不等的TSP参数，包括音频、互感、触电测试等模组等功能。单次检测时间约为1min，测试精度0.01dB。适用于中小尺寸屏幕检测，广泛应用于TSP行业
H系列 CELL 测试机	CELL 测试机(半导体测试)		本产品可以同时实现10片Cell模组的检测功能，最大148通道输出（3Tg，120CH，EL，20CH）；3Tg通道电压输出范围-30V~+30V，Tr:300ms，最大电流输出能力200mA，支持24位分辨率精度；EL通道电压输出范围-30V~+30V，最大电流输出能力1A，支持编码器测量，支持多通道检测
H系列 D-PHYL1 D-PHY2 D 测试机	D-PHYL1 D-PHY2 D 测试机(半导体测试)		本产品有7种不同型号，不同尺寸的中小型模组，可满足模组测试需求及需求。具有Gamma调节、Demura开启、Flicker调节等功能，特别适用于MicroOLED产品检测。设备具有以下特点：支持MIPI-PHY-D/PHY-C/DPHY，eDP、LVDS信号接口，其中MIPI-PHY信号速率可达2.5Gbps，电流最高可到1.5Gbps，其中1路三通，3路点对点，提供电压及电流测试功能，电流检测精度可达nA级别

产品型号	产品类别	产品示意图	产品介绍
图片检测机	光学AOI检测设备(半导体测试)		基于图像处理与分析的光学检测机，用于检测产品的外观缺陷，如划伤、污渍、异物、尺寸偏差等。设备采用高精度相机与优化的光源系统，确保图像清晰稳定。软件具有智能算法，能自动识别并分类各种缺陷，提高检测效率和准确性。广泛应用于电子、半导体、汽车等行业的生产线上，以保证产品质量符合标准
平板点灯 TSP 系列 -Tester	触摸检测设备(平板显示检测)		平板点灯触摸检测设备，用于对TSP模组进行电性测试，包括开路、短路、阻抗、漏电流等关键参数。通过专门的测试软件，可对不同型号TSP模组进行自动化测试，确保产品符合规格要求。设备具有高精度测量能力，能够检测微小的异常情况，并生成详细的测试报告，为生产提供数据支持。适用于各种尺寸的TSP模组，广泛应用于消费电子、汽车电子等领域
光电测试 MTAS-6	点灯光学测量设备(半导体测试)		采用多通道光学测量技术，可同时对多个LED模组进行亮度、色度、色温等参数测量。设备具有高精度测量能力，能够满足LED生产过程中对光学参数的严格要求。通过自动化测试，可大幅提高测试效率，减少人工干预，降低生产成本。适用于LED显示屏、照明灯具、汽车灯具等产品的光学性能测试，确保产品符合设计规格和客户要求
ICM-612A 系列高色度计	点灯光学测量设备(半导体测试)		设备具有高精度的色度测量能力，能够测量LED模组的色度、色温、色坐标等参数。设备采用高灵敏度光学传感器，能够在低亮度下保持稳定测量。设备具有多点测量功能，可以同时测量多个LED模组，提高测试效率。设备具有自动校准功能，能够定期对设备进行校准，确保测量结果的准确性。设备具有多种测量模式，可以根据不同产品的测试需求进行选择，以满足不同客户的测试要求

产品型号	产品类别	产品示意图	产品介绍
BP00-C系 AB测试系列	老化检测设备(半导体测试)		本系列平台是目前国内最先进的Aging（老化）测试专用设备，能够满足客户不同规格需求，配合客户的测试治具，实现产品通电不良的精确定位，设备稳定大，不同规格的产品均可灵活切换，具有高的良率和软件与公司自主开发，可实现全面MES接口
Vision检测 MS 系列检测设备	BMS 自动化检测设备(半导体测试)		该设备是专为消费电子领域电池BMS自动测试设计的单站自动测试设备，其核心测试设备集成了电压源、电流源、电流表、电流表和DC通讯模块，能够实现BMS（电池保护板）的检测、校准、烧录和功能测试。具有96个独立测试通道，配备了单独的工作标准，并能实现上位操作，并能与MES系统实现对接，实现自动数据管理
HT3 系列 TSP 检测设备	OLED 检测检测设备(半导体测试)		该设备是小规模应用的测试设备，适用于OLED模组，也可单次测试不同规格型号的模组，并可根据客户需求进行多种测试项目。设备具有高精度测量能力，并采用先进的测试算法，以确保测试结果的准确性。设备具有高稳定性和可靠性，能够在长时间连续测试中保持稳定的测试性能，减少因设备故障导致的测试中断风险。设备具有灵活的测试程序编辑功能，可以根据不同产品的测试需求进行定制，以满足不同客户的测试要求。设备具有多种测试模式，可以根据不同的测试目的选择合适的测试模式，以提高测试效率和准确性。设备具有多种测试接口，可以与其他测试设备进行数据交换，以实现自动化测试。设备具有多种测试结果输出方式，可以将测试结果以多种格式输出，以便于数据分析和管理